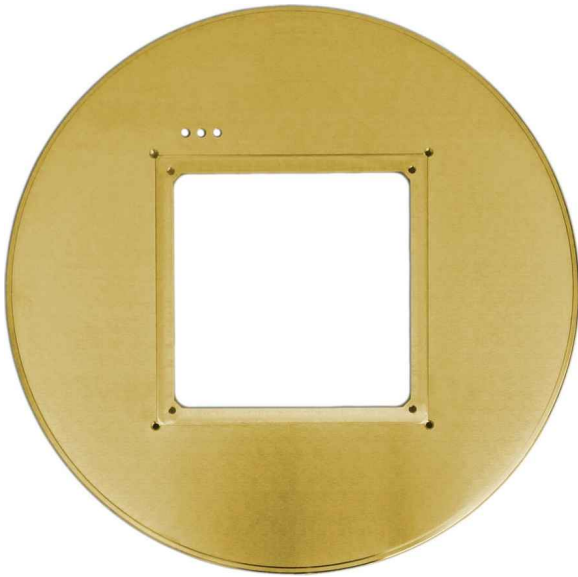




Short description

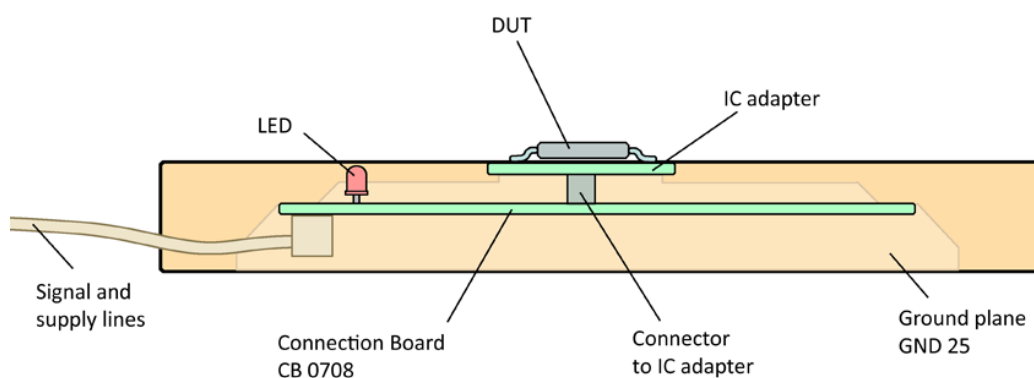
对集成电路进行电磁兼容性检测时，GND25接地板可以确保样品的射频兼容性接触。它由表面镀金的钢材组成。其上的槽口（103x103）mm预留给接地适配器（GNDA 01-04）或横向电磁场单元（100x100）mm，供装夹使用。

The CB 0708 connection board is placed into the underside of the ground plane. On the ground plane there are three openings for LEDs.

Technical parameters

高	24 mm
装夹深度	1.7 mm
直径	218 mm
装夹空槽	(103 x 103) mm
重量	2 kg

安装视图 01



CB 0708 designation

